



## Intelligent Asia Thailand 2025 泰國電子智慧製造系列展

### ■ 展會概要

- 時間：2025 年 3 月 6 日至 3 月 8 日（共 3 日）
- 地點：泰國曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）（88 Debaratna Rd, Bang Na Tai, Bang Na, Bangkok 10260）
- 簡介：Intelligent Asia Thailand 2024 展出總面積達 6,600 平方公尺，2025 年將再擴大展出。展會三日吸引超過 200 家來自 14 國參展商與 8,000 名參觀人次，多家指標廠商如台達電、所羅門、東元電機、牧德科技等熱情響應。
- 參展主題：
  1. 電池電力暨儲能整合應用 BPS & EV Solution (New)：電動載具應用整合系統、充電解決方案、電池（電芯 & PACK）、儲能技術與應用、電池材料及配件、電池設備固態電池、超級電容產業、電池回收利用、換電與充電設施、氫能與氫燃料電池產業
  2. 電路板
  3. 自動化工業暨電子製造組裝
  4. 電子製品暨扣件製造技術
  5. 光電雷射顯示應用

### ■ 參展費用（以下費用為每展位單價，未含 5%營業稅）

	即日起-9/30	10/1-10/31	11/1-11/29
標攤	USD\$3,210	USD\$3,360	USD\$3,600
淨地	USD\$2,850	USD\$3,000	USD\$3,240

※ 每展位面積為 9 平方公尺（3 x 3 公尺）。

※ 標攤基本配備：3 面隔板系統、地毯、楣版、2 張椅子、3 個聚光燈、接待台、垃圾桶及 5A/220V 單相插座插頭，如需調整配備，將由裝潢商另行報價。

### ■ 報名方式

- 報名程序：請將所附之申請書填妥用印，以書面或 E-mail 遞交經辦單位。申請書繳交後將進行資格審查，審核確認符合資格者，請於指定日期內電匯繳納參展費用，始完成報名程序。
- 報名時間：即日起至 2024 年 11 月 29 日止，攤位有限，額滿截止。

### ■ 注意事項

- 展位位置依完成報名程序之次序由廠商選位。
- 建議參展商可自行申請經濟部國貿署公司或商號參加海外國際展覽之補助。
- 退展須知：一律遞交帶有公司大小章之書面通知，退展均不退任何費用。如遇特殊狀況，經呈報可扣除相關作業費後退款，惟電匯手續費需自行負擔。
- 經辦單位台北市電腦商業同業公會擁有最終解釋權。



台北市電腦公會

Taipei Computer Association 台北市電腦商業同業公會

3F, No. 2, Sec. 3, Bade Rd., Songshan District, Taipei, Taiwan

台北市松山區八德路3段2號3樓 Tel:886-2-2577-4249

分機 282 劉又綺 [yuhci@mail.tca.org.tw](mailto:yuhci@mail.tca.org.tw) / 分機 364 李庭萱 [cynthia\\_lee@mail.tca.org.tw](mailto:cynthia_lee@mail.tca.org.tw)

## Intelligent Asia Thailand 2025 泰國電子智慧製造系列展參展申請書

經辦 E-mail : [yuhci@mail.tca.org.tw](mailto:yuhci@mail.tca.org.tw) / [cynthia\\_lee@mail.tca.org.tw](mailto:cynthia_lee@mail.tca.org.tw)

公司統編				公司負責人			
公司名稱	中文：						
	英文：						
公司地址							
公司電話	區碼：		號碼：				
URL	http://						
公司類型	<input type="checkbox"/> 製造商 <input type="checkbox"/> 供應商 <input type="checkbox"/> 代理、批發、經銷商 <input type="checkbox"/> 品牌商 <input type="checkbox"/> 其他_____						
參展主題							
展出產品							
申請展位數及費用 (未含5%營業稅)	<input type="checkbox"/> 標攤 _____ 個 x USD\$3,210 <input type="checkbox"/> 淨地 _____ 個 x USD\$2,850						
	將另行提供繳款通知單，展位單價依參展商之資格審核通過時間為準						
展務聯絡人	姓名				電話		
	職稱				分機		
	E-mail				手機		
展場聯絡人 (現場)	姓名				電話		
	職稱				分機		
	E-mail				手機		
公司簽章	公司印章：				負責人印章：		

日期：            年            月            日